

证券代码：002288

证券简称：超华科技

广东超华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

20181108

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券股份有限公司 张欣
时间	2018年11月8日9:00-10:30
地点	深圳分公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 张士宝
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先，张士宝先生介绍了公司的发展历史和基本情况，然后开始交流环节：</p> <p>Q：公司铜箔的产能有多少？</p> <p>A：公司目前拥有约超万吨铜箔产能，公司高精度电子铜箔工程二期项目现在正在建设中，预计明年投产后，将增加约8000吨高精度电子铜箔的产能，届时产能合计将超2万吨。</p> <p>Q：公司铜箔产能中，锂电铜箔和标准铜箔的比例分别是多少？</p> <p>A：因目前标准铜箔的毛利率较高，且回款情况比锂电铜箔更好，所以目前公司现有的铜箔产能以标准铜箔为主。公司正在建设中的高精度电子铜箔工程二期项目将以锂电铜箔的产能为主。</p> <p>Q：公司在5G通讯市场有什么布局？</p> <p>A：公司联合华南理工大学、哈尔滨理工大学研制的“纳米纸基高频高速基板技术”已通过行业专家组织的成果鉴定，行业专家认为公司开发的纳米纸基高频高速覆铜板技术水平已达到国内领先水平，填补了国内空白。该项技术可以用于5G通讯领域的高频高速覆铜板。公司目前正积极推进该项技术的</p>

	<p>产业化。</p> <p>Q: 公司目前对 PCB 业务的布局是怎么样的?</p> <p>A: 根据公司未来的产业布局, 公司将坚持向上游原材料延伸, 做大做强上游铜箔、覆铜板业务, 对于 PCB 的业务会维持或视市场发展和竞争情况相机抉择。从 2018 年上半年公司的收入结构可看到, PCB 的收入占比在下降, 铜箔、覆铜板原材料的收入占比上升, 通过这一调整, 公司产品结构优化已初见成效, 公司的盈利水平得到了有效提升。但 PCB 业务我们还会保留, 并将根据未来 PCB 供给侧改革带来的市场发展情况, 做出进一步的布局安排。</p> <p>Q: 公司铜箔销售的账期多长?</p> <p>A: 铜箔销售基本是现款销售。</p> <p>Q: 公司铜箔的产能利用率多少?</p> <p>A: 目前铜箔基本是满产状态, 所以公司迫切需要提升产能, 尽快实现高精度电子铜箔工程二期项目的投产。</p> <p>Q: 公司全年净利润预计是多少?</p> <p>A: 公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润预计同比增长 0-30%, 约为 4685 万元——6091 万元。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2018 年 11 月 8 日